

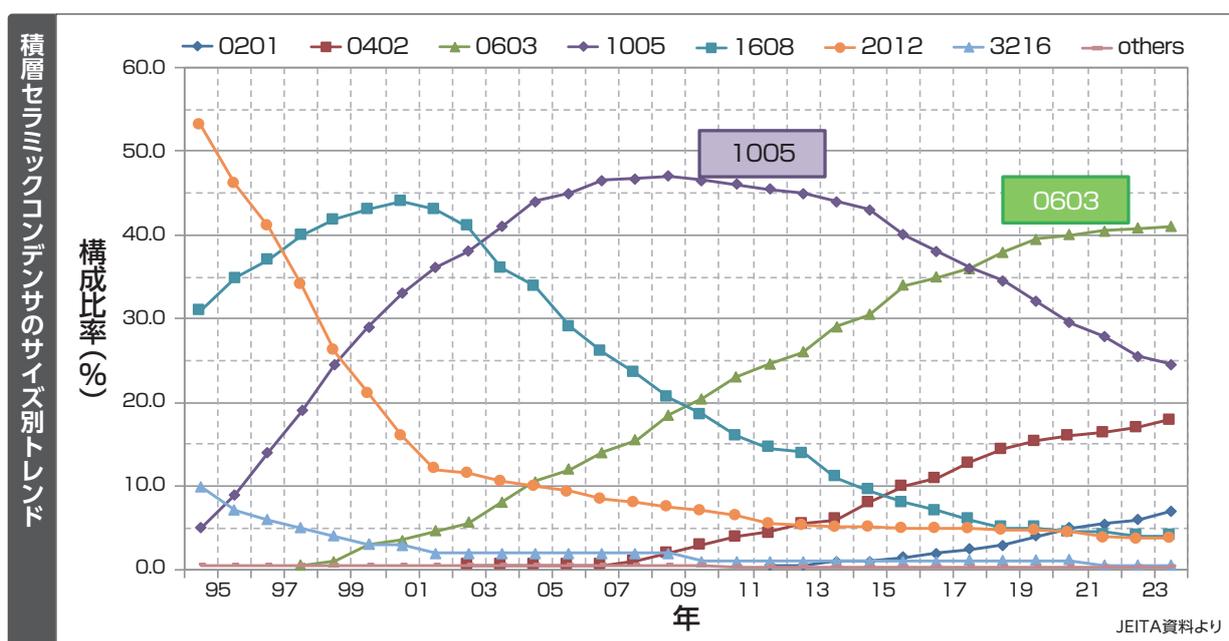
0603実装部品対応基板

新商品

0603実装部品基板をスクリーン印刷で実現します！

背景

電子機器の小型化と高機能化にともなう電子部品の小型化要求、
 携帯通信機器の市場拡大により
 積層セラミックコンデンサの小型化が急速に進展している。
 それに伴い1005チップが入手困難となり、
 0603チップ検討が早急に必要となっている。



特長

写真法ではなく、スクリーン印刷法にて対応します。

実装前後の基板写真

※パッド仕様によっては、設計変更をお願いする場合がございます。

	レジスト抜き		オーバーレジスト	
	実装前	実装後	実装前	実装後
スクリーン印刷法				
写真法				



株式会社 京写

〒613-0024 京都府久世郡久御山町森村東300
 TEL. 075-631-3341 (営業直通)
 e-mail. sales@kyosha.co.jp <http://www.kyosha.co.jp>